斯达半导体股份有限公司
关于 2021 年股票期权激励计划
注销剩余股票期权的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 26 日披露了《斯达半导体股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股票期权的公告》（公告编号：2025-014）。因存在被激励对象离职等情况，经进一步核查，公司拟对前述公告中有关股票期权的注销数据予以更正，具体更正内容如下：

更正前：

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，2021 年股票期权激励计划中第三个行权期已于 2025 年 04 月 22 日到期，共有 **231,286** 份股票期权到期尚未行权，公司将对第三个行权期到期尚未行权的 **231,286** 份股票期权进行注销。

更正后：

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，2021 年股票期权激励计划中第三个行权期已于 2025 年 04 月 22 日到期，共有 **234,086** 份股票期权到期尚未行权，公司将对第三个行权期到期尚未行权的 **234,086** 份股票期权进行注销。

除上述更正外，原公告其他内容不变，敬请投资者关注。为此给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025 年 05 月 07 日